

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2016 年 8 月 25 日(25.08.2016)



(10) 国際公開番号

WO 2016/132724 A1

- (51) 国際特許分類:
C08F 212/06 (2006.01) G03F 7/039 (2006.01)
C08F 220/22 (2006.01) G03F 7/20 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2016/000769
- (22) 国際出願日: 2016 年 2 月 15 日(15.02.2016)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2015-031727 2015 年 2 月 20 日(20.02.2015) JP
- (71) 出願人: 日本ゼオン株式会社(ZEON CORPORATION) [JP/JP]; 〒1008246 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 2 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 星野 学(HOSHINO, Manabu); 〒1008246 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 2 号 日本ゼオン株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 杉村 憲司(SUGIMURA, Kenji); 〒1000013 東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号 霞が関コモンゲート西館 3 6 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: POLYMER AND POSITIVE RESIST COMPOSITION

(54) 発明の名称: 重合体およびポジ型レジスト組成物

(57) Abstract: The purpose of the present invention is to provide a polymer which can satisfactorily be used as a positive resist with high sensitivity, and a positive resist composition which can satisfactorily form a resist film with excellent sensitivity. This polymer contains α -methylstyrene units and α -chloro-methyl acrylate units, and the proportion of components that have a molecular weight of more than 80000 is 6.0% or less. Further, this positive resist composition contains said polymer and a solvent.

(57) 要約: 本発明は、感度の高いポジ型レジストとして良好に使用し得る重合体、および、感度に優れるレジスト膜を良好に形成し得るポジ型レジスト組成物を提供することを目的とする。本発明の重合体は、 α -メチルスチレン単位と、 α -クロロアクリル酸メチル単位とを含有し、分子量が 80000 超の成分の割合が 6.0% 以下である。また、本発明のポジ型レジスト組成物は、当該重合体と、溶剤とを含む。



WO 2016/132724 A1

明 細 書

発明の名称： 重合体およびポジ型レジスト組成物

技術分野

[0001] 本発明は、重合体およびポジ型レジスト組成物に関し、特に、ポジ型レジストとして好適に使用し得る重合体および当該重合体を含むポジ型レジスト組成物に関するものである。

背景技術

[0002] 従来、半導体製造等の分野において、電子線などの電離放射線や紫外線などの短波長の光（以下、電離放射線と短波長の光とを合わせて「電離放射線等」と称することがある。）の照射により主鎖が切断されて現像液に対する溶解性が増大する重合体が、主鎖切断型のポジ型レジストとして使用されている。

[0003] そして、例えば特許文献1には、高感度な主鎖切断型のポジ型レジストとして、 α -メチルスチレン単位と α -クロロアクリル酸メチル単位とを含有する α -メチルスチレン・ α -クロロアクリル酸メチル共重合体よりなるポジ型レジストが開示されている。

先行技術文献

特許文献

[0004] 特許文献1：特公平8-3636号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0005] 主鎖切断型のポジ型レジストを用いて得られるパターンをより微細化し解像度を高めるためには、電離放射線等の照射により主鎖を切断し現像液に溶解させる部分と、溶解させずに残す部分とをできるだけ鮮明に区別できるレジストが求められる。ここで、レジストに電離放射線等を照射してパターンを形成する際の効率を高める観点からは、レジストには、より低い照射量で主鎖が切断されて現像液に対する溶解性が増大する（感度を高める）こと

が求められている。

[0006] しかし、特許文献 1 に記載の α -メチルスチレン・ α -クロロアクリル酸メチル共重合体よりなるポジ型レジストは、感度が十分ではなかった。そのため、特許文献 1 に記載の α -メチルスチレン・ α -クロロアクリル酸メチル共重合体よりなるポジ型レジストには、感度を更に高めるという点において改善の余地があった。

[0007] そこで、本発明は、感度の高いポジ型レジストとして良好に使用し得る重合体を提供することを目的とする。

また、本発明は、感度に優れるレジスト膜を良好に形成し得るポジ型レジスト組成物を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

[0008] 本発明者は、上記目的を達成するために鋭意検討を行った。そして、本発明者は、分子量が 80000 超の成分の割合が所定の値以下である α -メチルスチレン・ α -クロロアクリル酸メチル共重合体が、感度の高いポジ型レジストとして良好に使用し得ることを見出し、本発明を完成させた。

[0009] 即ち、この発明は、上記課題を有利に解決することを目的とするものであり、本発明の重合体は、 α -メチルスチレン単位と、 α -クロロアクリル酸メチル単位とを含有し、分子量が 80000 超の成分の割合が 6.0% 以下であることを特徴とする。分子量が 80000 超の成分の割合が 6.0% 以下の α -メチルスチレン・ α -クロロアクリル酸メチル共重合体は、ポジ型レジストとして使用した際の感度が高く、ポジ型レジストとして良好に使用することができる。

なお、本発明において、「分子量が 80000 超の成分の割合」は、ゲル浸透クロマトグラフィーによって得られるクロマトグラムを使用し、クロマトグラム中のピークの総面積 (A) に対するクロマトグラム中の分子量が 80000 超の成分のピークの面積の合計 (D) の割合 ($= (D/A) \times 100\%$) を算出することにより求めることができる。

[0010] ここで、本発明の重合体は、分子量分布 (M_w/M_n) が 1.25 以上で

あることが好ましい。分子量分布 (M_w/M_n) が 1.25 以上であれば、ポジ型レジストとして使用した際の感度を更に高めることができるからである。

ここで、本発明において、「分子量分布 (M_w/M_n)」とは、数平均分子量 (M_n) に対する重量平均分子量 (M_w) の比を指す。そして、本発明において、「数平均分子量 (M_n)」および「重量平均分子量 (M_w)」は、ゲル浸透クロマトグラフィーを用いて測定することができる。

[0011] また、この発明は、上記課題を有利に解決することを目的とするものであり、本発明のポジ型レジスト組成物は、上述した重合体の何れかと、溶剤とを含むことを特徴とする。上述した重合体をポジ型レジストとして含有すれば、高感度のレジスト膜を良好に形成することができる。

発明の効果

[0012] 本発明の重合体によれば、感度の高いポジ型レジストを提供することができる。

また、本発明のポジ型レジスト組成物によれば、感度に優れるレジスト膜を良好に形成することができる。

発明を実施するための形態

[0013] 以下、本発明の実施形態について詳細に説明する。

ここで、本発明の重合体は、電子線などの電離放射線や紫外線などの短波長の光の照射により主鎖が切断されて低分子量化する、主鎖切断型のポジ型レジストとして良好に使用することができる。そして、本発明のポジ型レジスト組成物は、ポジ型レジストとして本発明の重合体を含むものである。

[0014] (重合体)

本発明の重合体は、 α -メチルスチレン単位と、 α -クロロアクリル酸メチル単位とを含有する α -メチルスチレン・ α -クロロアクリル酸メチル共重合体であり、分子量が 80000 超の成分の割合が 6.0% 以下であることを特徴とする。そして、本発明の重合体は、 α 位にクロロ基 ($-Cl$) を有する α -クロロアクリル酸メチルに由来する構造単位 (α -クロロアクリル

ル酸メチル単位)を含んでいるので、電離放射線等(例えば、電子線、KrFレーザー、ArFレーザー、EUVレーザーなど)が照射されると、主鎖が容易に切断されて低分子量化する。また、本発明の重合体は、分子量が80000超の成分の割合が6.0%以下であるので、ポジ型レジストとして使用した際の感度が高く、主鎖切断型のポジ型レジストとして良好に使用することができる。

[0015] < α -メチルスチレン単位>

ここで、 α -メチルスチレン単位は、 α -メチルスチレンに由来する構造単位である。そして、本発明の重合体は、 α -メチルスチレン単位を有しているので、ポジ型レジストとして使用した際に、ベンゼン環の保護安定性により優れた耐ドライエッチング性を発揮する。

なお、本発明の重合体は、 α -メチルスチレン単位を30mol%以上70mol%以下の割合で含有することが好ましい。

[0016] < α -クロロアクリル酸メチル単位>

また、 α -クロロアクリル酸メチル単位は、 α -クロロアクリル酸メチルに由来する構造単位である。そして、本発明の重合体は、 α -クロロアクリル酸メチル単位を有しているので、電離放射線等が照射されると、塩素原子が脱離し、 β 開裂反応によって主鎖が容易に切断される。従って、本発明の重合体よりなるポジ型レジストは、高い感度を示す。

なお、本発明の重合体は、 α -クロロアクリル酸メチル単位を30mol%以上70mol%以下の割合で含有することが好ましい。

[0017] <分子量が80000超の成分の割合>

本発明の重合体は、分子量が80000超の成分の割合が、6.0%以下であることが必要であり、3.5%以下であることが好ましく、3.2%以下であることがより好ましい。分子量が80000超の成分の割合が6.0%超の場合、ポジ型レジストとして使用した際の感度を十分に高めることができない。

[0018] <分子量が100000超の成分の割合>

ここで、本発明の重合体は、分子量が100000超の成分の割合が、2.0%以下であることが好ましく、1.5%以下であることがより好ましい。分子量が100000超の成分の割合が2.0%以下であれば、ポジ型レジストとして使用した際の感度を更に高めることができる。

なお、本発明において、「分子量が100000超の成分の割合」は、ゲル浸透クロマトグラフィーによって得られるクロマトグラムを使用し、クロマトグラム中のピークの総面積（A）に対するクロマトグラム中の分子量が100000超の成分のピークの面積の合計（E）の割合（ $= (E / A) \times 100\%$ ）を算出することにより求めることができる。

[0019] <分子量が10000未満の成分の割合>

そして、本発明の重合体は、分子量が10000未満の成分の割合が0.4%以上であることが好ましく、0.5%以上であることがより好ましい。分子量が10000未満の成分の割合が0.4%以上であれば、ポジ型レジストとして使用した際の感度を更に高めることができる。なお、得られるパターンの解像度を確保する観点からは、本発明の重合体は、分子量が10000未満の成分の割合が40%以下であることが好ましい。

なお、本発明において、「分子量が10000未満の成分の割合」は、ゲル浸透クロマトグラフィーによって得られるクロマトグラムを使用し、クロマトグラム中のピークの総面積（A）に対するクロマトグラム中の分子量が10000未満の成分のピークの面積の合計（B）の割合（ $= (B / A) \times 100\%$ ）を算出することにより求めることができる。

[0020] <分子量が6000未満の成分の割合>

また、本発明の重合体は、分子量が6000未満の成分の割合が、0.03%以上であることが好ましく、0.05%以上であることがより好ましい。分子量が6000未満の成分の割合が0.03%以上であれば、ポジ型レジストとして使用した際の感度を更に高めることができる。なお、得られるパターンの解像度を確保する観点からは、本発明の重合体は、分子量が6000未満の成分の割合が20%以下であることが好ましい。

なお、本発明において、「分子量が6000未満の成分の割合」は、ゲル浸透クロマトグラフィーによって得られるクロマトグラムを使用し、クロマトグラム中のピークの総面積（A）に対するクロマトグラム中の分子量が6000未満の成分のピークの面積の合計（C）の割合（ $= (C/A) \times 100\%$ ）を算出することにより求めることができる。

[0021] ＜分子量分布＞

そして、本発明の重合体の分子量分布（ M_w/M_n ）は、1.25以上であることが好ましく、1.27以上であることがより好ましく、1.65以下であることが好ましい。重合体の分子量分布（ M_w/M_n ）が上記範囲内であれば、ポジ型レジストとして使用した際の感度を更に高めることができる。

[0022] [重量平均分子量]

ここで、本発明の重合体の重量平均分子量（ M_w ）は、8000以上であることが好ましく、10000以上であることがより好ましく、36000以上であることが更に好ましく、70000以下であることが好ましく、50000以下であることがより好ましい。重合体の重量平均分子量（ M_w ）が8000以上であれば、得られるパターンの解像度を確保することができ、70000以下であれば、ポジ型レジストとして使用した際の感度を更に高めることができる。

[0023] [数平均分子量]

また、本発明の重合体の数平均分子量（ M_n ）は、6000以上であることが好ましく、8000以上であることがより好ましく、60000以下であることが好ましく、40000以下であることがより好ましい。重合体の数平均分子量（ M_n ）が6000以上であれば、得られるパターンの解像度を確保することができ、60000以下であれば、ポジ型レジストとして使用した際の感度を更に高めることができる。

[0024] （重合体の調製方法）

そして、上述した性状を有する重合体は、例えば、 α -メチルスチレンと

α -クロロアクリル酸メチルとを含む単量体組成物を重合させた後、得られた重合物を精製することにより調製することができる。

なお、重合体の組成、分子量分布、重量平均分子量および数平均分子量、並びに、重合体中の各分子量の成分の割合は、重合条件および精製条件を変更することにより調整することができる。具体的には、例えば、重量平均分子量および数平均分子量は、重合温度を高くすれば、小さくすることができる。また、重量平均分子量および数平均分子量は、重合時間を短くすれば、小さくすることができる。

[0025] <単量体組成物の重合>

ここで、本発明の重合体の調製に用いる単量体組成物としては、 α -メチルスチレンおよび α -クロロアクリル酸メチルを含む単量体と、溶媒と、重合開始剤と、任意に添加される添加剤との混合物を用いることができる。そして、単量体組成物の重合は、既知の方法を用いて行うことができる。中でも、溶媒としては、シクロペンタノンなどを用いることが好ましく、重合開始剤としては、アゾビスイソブチロニトリルなどのラジカル重合開始剤を用いることが好ましい。

[0026] なお、重合体の組成は、重合に使用した単量体組成物中の各単量体の含有割合を変更することにより調整することができる。また、重合体中に含まれている分子量が高い成分の割合は、重合開始剤の量を変更することにより調整することができ、例えば重合開始剤の量を少なくすれば、分子量が高い成分の割合を増加させることができる。

[0027] そして、単量体組成物を重合して得られた重合物は、特に限定されることなく、重合物を含む溶液にテトラヒドロフラン等の良溶媒を添加した後、良溶媒を添加した溶液をメタノール等の貧溶媒中に滴下して重合物を凝固させることにより回収し、以下のようにして精製することができる。

[0028] <重合物の精製>

得られた重合物を精製して上述した性状を有する重合体を得る際に用いる精製方法としては、特に限定されることなく、再沈殿法やカラムクロマトグ

ラフィー法などの既知の精製方法を用いることができる。中でも、精製方法としては、再沈殿法を用いることが好ましい。

なお、重合物の精製は、複数回繰り返して実施してもよい。

[0029] そして、再沈殿法による重合物の精製は、例えば、得られた重合物をテトラヒドロフラン等の良溶媒に溶解した後、得られた溶液を、テトラヒドロフラン等の良溶媒とメタノール等の貧溶媒との混合溶媒に滴下し、重合物の一部を析出させることにより行うことが好ましい。このように、良溶媒と貧溶媒との混合溶媒中に重合物の溶液を滴下して重合物の精製を行えば、良溶媒および貧溶媒の種類や混合比率を変更することにより、得られる重合体の分子量分布、重量平均分子量、数平均分子量および分子量が低い成分の割合を容易に調整することができる。具体的には、例えば、混合溶媒中の良溶媒の割合を高めるほど、混合溶媒中で析出する重合体の分子量を大きくすることができる。

[0030] なお、再沈殿法により重合物を精製する場合、本発明の重合体としては、所望の性状を満たせば、良溶媒と貧溶媒との混合溶媒中で析出した重合体を用いてもよいし、混合溶媒中で析出しなかった重合体（即ち、混合溶媒中に溶解している重合体）を用いてもよい。ここで、混合溶媒中で析出しなかった重合体は、濃縮乾固などの既知の手法を用いて混合溶媒中から回収することができる。

[0031] （ポジ型レジスト組成物）

本発明のポジ型レジスト組成物は、上述した重合体と、溶剤とを含み、任意に、レジスト組成物に配合され得る既知の添加剤を更に含有する。そして、本発明のポジ型レジスト組成物は、上述した重合体をポジ型レジストとして含有しているので、本発明のポジ型レジスト組成物を塗布および乾燥させて得られるレジスト膜は高感度であり、電離放射線等を照射することで効率良くパターンを形成することができる。

[0032] ＜溶剤＞

なお、溶剤としては、上述した重合体を溶解可能な溶剤であれば既知の溶

剤を用いることができる。中でも、適度な粘度のポジ型レジスト組成物を得てポジ型レジスト組成物の塗工性を向上させる観点からは、溶剤としてはアニソールを用いることが好ましい。

実施例

[0033] 以下、本発明について実施例に基づき具体的に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。なお、以下の説明において、量を表す「%」および「部」は、特に断らない限り、質量基準である。

そして、実施例および比較例において、重合体の重量平均分子量、数平均分子量および分子量分布、重合体中の各分子量の成分の割合、並びに、重合体よりなるポジ型レジストの感度は、下記の方法で測定および評価した。

[0034] <重量平均分子量、数平均分子量および分子量分布>

得られた重合体についてゲル浸透クロマトグラフィーを用いて重量平均分子量 (M_w) および数平均分子量 (M_n) を測定し、分子量分布 (M_w/M_n) を算出した。

具体的には、ゲル浸透クロマトグラフ (東ソー製、HLC-8220) を使用し、展開溶媒としてテトラヒドロフランを用いて、重合体の重量平均分子量 (M_w) および数平均分子量 (M_n) を標準ポリスチレン換算値として求めた。そして、分子量分布 (M_w/M_n) を算出した。

<重合体中の各分子量の成分の割合>

ゲル浸透クロマトグラフ (東ソー製、HLC-8220) を使用し、展開溶媒としてテトラヒドロフランを用いて、重合体のクロマトグラフを得た。そして、得られたクロマトグラムから、ピークの総面積 (A)、分子量が10000未満の成分のピークの面積の合計 (B)、分子量が6000未満の成分のピークの面積の合計 (C)、分子量が80000超の成分のピークの面積の合計 (D) および分子量が100000超の成分のピークの面積の合計 (E) を求めた。そして、下記式を用いて各分子量の成分の割合を算出した。

分子量が10000未満の成分の割合 (%) = $(B/A) \times 100$

分子量が6000未満の成分の割合 (%) = $(C/A) \times 100$

分子量が80000超の成分の割合 (%) = $(D/A) \times 100$

分子量が100000超の成分の割合 (%) = $(E/A) \times 100$

<感度>

スピコートター(ミカサ製、MS-A150)を使用し、ポジ型レジスト組成物を直径4インチのシリコンウェハ上に厚さ500nmになるように塗布した。そして、塗布したポジ型レジスト組成物を温度180℃のホットプレートで3分間加熱して、シリコンウェハ上にレジスト膜を形成した。そして、電子線描画装置(エリオニクス社製、ELS-5700)を用いて、電子線の照射量が互いに異なるパターン(寸法500 μ m $\times$ 500 μ m)をレジスト膜上に複数描画し、レジスト用現像液として酢酸アミル(日本ゼオン社製、ZED-N50)を用いて温度23℃で1分間の現像処理を行った後、イソプロピルアルコールで10秒間リンスした。なお、電子線の照射量は、4 μ Cから152 μ Cの範囲内で4 μ Cずつ異ならせた。次に、描画した部分のレジスト膜の厚みを光学式膜厚計(大日本スクリーン製、ラムダエース)で測定し、電子線の総照射量の常用対数と、現像後のレジスト膜の残膜率(=現像後のレジスト膜の膜厚/シリコンウェハ上に形成したレジスト膜の膜厚)との関係を示す感度曲線を作成した。そして、得られた感度曲線(横軸:電子線の総照射量の常用対数、縦軸:レジスト膜の残膜率(0 $\leq$ 残膜率 $\leq$ 1.00))の残膜率0.20~0.80の範囲において感度曲線を二次関数にフィッティングし、得られた二次関数(残膜率と総照射量の常用対数との関数)上の残膜率0の点と残膜率0.50の点とを結ぶ直線(感度曲線の傾きの近似線)を作成した。次いで、得られた直線の残膜率が0となる際の、電子線の総照射量 E_{th} (μ C/cm²)を求めた。そして以下の基準に従って評価した。 E_{th} の値が小さいほど、レジストの感度が高いことを示す。

A: E_{th} が60.5 μ C/cm²未満

B: E_{th} が60.5 μ C/cm²以上65.0 μ C/cm²以下

C: E_{th} が65.0 μ C/cm²超

[0035] (実施例 1)

＜重合体の調製＞

[単量体組成物の重合]

単量体としての α -クロロアクリル酸メチル 3.0 g および α -メチルスチレン 6.88 g と、溶媒としてのシクロペンタノン 2.47 g と、重合開始剤としてのアゾビスイソブチロニトリル 0.03273 g とを含む単量体組成物をガラス容器に入れ、ガラス容器を密閉および窒素置換して、窒素雰囲気下、78℃の恒温槽内で6.5時間攪拌した。その後、室温に戻し、ガラス容器内を大気解放した後、得られた溶液にテトラヒドロフラン (THF) 30 g を加えた。そして、THFを加えた溶液をメタノール 300 g 中に滴下し、重合物を析出させた。その後、析出した重合物を含む溶液をキリヤマ漏斗によりろ過し、白色の凝固物（重合物）を得た。得られた重合物の重量平均分子量 (Mw) は29000であり、分子量分布 (Mw/Mn) は1.56であった。また、得られた重合物は、 α -メチルスチレン単位と α -クロロアクリル酸メチル単位とを50 mol %ずつ含んでいた。

[重合物の精製]

次いで、得られた重合物を100 gのTHFに溶解させ、得られた溶液をTHF 550 gとメタノール (MeOH) 450 gとの混合溶媒に滴下し、白色の凝固物（ α -メチルスチレン単位および α -クロロアクリル酸メチル単位を含有する重合体）を析出させた。その後、析出した重合体を含む溶液をキリヤマ漏斗によりろ過し、白色の重合体を得た。そして、得られた重合体について、重量平均分子量、数平均分子量および分子量分布、重合体中の各分子量の成分の割合を測定した。結果を表1に示す。

＜ポジ型レジスト組成物の調製＞

得られた重合体を溶剤としてのアニソールに溶解させ、重合体の濃度が11質量%であるレジスト溶液（ポジ型レジスト組成物）を調製した。そして、重合体よりなるポジ型レジストの感度 (E t h) を評価した。結果を表1に示す。

[0036] (実施例 2)

単量体組成物の重合時に使用する重合開始剤としてのアゾビスイソブチロニトリルの量を 0.04364 g に変更した以外は実施例 1 と同様にして、重合物、重合体およびポジ型レジスト組成物を調製した。そして、実施例 1 と同様にして測定および評価を行った。結果を表 1 に示す。

なお、精製前の重合物の重量平均分子量 (M_w) は 24000 であり、分子量分布 (M_w/M_n) は 1.53 であった。

[0037] (実施例 3)

<重合体の調製>

[単量体組成物の重合]

重合開始剤としてのアゾビスイソブチロニトリルの量を 0.01091 g に変更した以外は実施例 1 と同様にして単量体組成物を重合し、重合物を得た。なお、重合物の重量平均分子量 (M_w) は 55000 であり、分子量分布 (M_w/M_n) は 1.85 であった。

[重合物の精製]

得られた重合物を 100 g の THF に溶解させ、得られた溶液を THF 600 g と MeOH 400 g との混合溶媒に滴下し、白色の凝固物を析出させた。その後、凝固物を含む溶液をキリヤマ漏斗によりろ過し、ろ液を回収した。そして、ろ液を濃縮乾固し、白色の凝固物 (α -メチルスチレン単位および α -クロロアクリル酸メチル単位を含有する重合体) を得た。得られた重合体について、重量平均分子量、数平均分子量および分子量分布、重合体中の各分子量の成分の割合を実施例 1 と同様にして測定した結果を表 1 に示す。

[0038] (実施例 4)

単量体組成物の重合時に使用する重合開始剤としてのアゾビスイソブチロニトリルの量を 0.06546 g に変更した以外は実施例 1 と同様にして、重合物、重合体およびポジ型レジスト組成物を調製した。そして、実施例 1 と同様にして測定および評価を行った。結果を表 1 に示す。

なお、精製前の重合物の重量平均分子量 (M_w) は 20000 であり、分子量分布 (M_w/M_n) は 1.48 であった。

[0039] (比較例 1)

単量体組成物の重合時に使用する重合開始剤としてのアゾビスイソブチロニトリルの量を 0.02182 g に変更し、重合物の精製時に混合溶媒として THF 600 g と MeOH 400 g との混合溶媒を用いた以外は実施例 1 と同様にして、重合物、重合体およびポジ型レジスト組成物を調製した。そして、実施例 1 と同様にして測定および評価を行った。結果を表 1 に示す。

なお、精製前の重合物の重量平均分子量 (M_w) は 35000 であり、分子量分布 (M_w/M_n) は 1.60 であった。

[0040] (比較例 2)

単量体組成物の重合時に使用する重合開始剤としてのアゾビスイソブチロニトリルの量を 0.02182 g に変更した以外は実施例 1 と同様にして、重合物、重合体およびポジ型レジスト組成物を調製した。そして、実施例 1 と同様にして測定および評価を行った。結果を表 1 に示す。

なお、精製前の重合物の重量平均分子量 (M_w) は 35000 であり、分子量分布 (M_w/M_n) は 1.60 であった。

[0041] (比較例 3)

単量体組成物の重合時に使用する重合開始剤としてのアゾビスイソブチロニトリルの量を 0.01091 g に変更し、重合物の精製を実施することなく、単量体組成物を重合した際にろ過により回収した重合物をそのまま重合体として用いてポジ型レジスト組成物を調製した以外は実施例 1 と同様にして、重合物 (α -メチルスチレン単位および α -クロロアクリル酸メチル単位を含有する重合体) およびポジ型レジスト組成物を調製した。そして、実施例 1 と同様にして測定および評価を行った。結果を表 1 に示す。

[0042] (比較例 4)

単量体組成物の重合時に使用する重合開始剤としてのアゾビスイソブチロニトリルの量を 0.01091 g に変更し、重合物の精製時に混合溶媒とし

てTHF 600 gとMeOH 400 gとの混合溶媒を用いた以外は実施例1と同様にして、重合物、重合体およびポジ型レジスト組成物を調製した。そして、実施例1と同様にして測定および評価を行った。結果を表1に示す。

なお、精製前の重合物の重量平均分子量 (M_w) は55000であり、分子量分布 (M_w/M_n) は1.85であった。

[0043] (比較例5)

<重合体の調製>

[単量体組成物の重合]

重合開始剤としてのアゾビスイソブチロニトリルの量を0.01091 gに変更した以外は実施例1と同様にして単量体組成物を重合し、重合物を得た。なお、重合物の重量平均分子量 (M_w) は55000であり、分子量分布 (M_w/M_n) は1.85であった。

[重合物の精製]

得られた重合物を100 gのTHFに溶解させ、得られた溶液をTHF 600 gとMeOH 400 gとの混合溶媒に滴下し、白色の凝固物を析出させた。その後、凝固物を含む溶液をキリヤマ漏斗によりろ過し、析出した白色の凝固物を得た。得られた凝固物の重量平均分子量 (M_w) は65000であり、分子量分布 (M_w/M_n) は1.47であった。

次いで、得られた凝固物を100 gのTHFに再び溶解させ、得られた溶液をTHF 650 gとMeOH 350 gとの混合溶媒に再び滴下し、白色の凝固物を再び析出させた。その後、再析出した凝固物を含む溶液をキリヤマ漏斗によりろ過し、ろ液を回収した。そして、ろ液を濃縮乾固し、白色の凝固物 (α -メチルスチレン単位および α -クロロアクリル酸メチル単位を含有する重合体)を得た。得られた重合体について、重量平均分子量、数平均分子量および分子量分布、重合体中の各分子量の成分の割合を実施例1と同様にして測定した結果を表1に示す。

<ポジ型レジスト組成物の調製>

上述のようにして調製した重合体を用いた以外は実施例1と同様にして、

ポジ型レジスト組成物を調製した。そして、実施例 1 と同様にして評価を行った。結果を表 1 に示す。

[0044]

[0045] 表 1 より、分子量が 80000 超の成分の割合が 6.0% 以下である実施例 1～4 の重合体よりなるポジ型レジストは、分子量が 80000 超の成分の割合が 6.0% 超の比較例 1～5 の重合体よりなるポジ型レジストよりも感度が高いことが分かる。

産業上の利用可能性

[0046] 本発明の重合体によれば、感度の高いポジ型レジストを提供することができる。

また、本発明のポジ型レジスト組成物によれば、感度に優れるレジスト膜を良好に形成することができる。

請求の範囲

- [請求項1] α -メチルスチレン単位と、 α -クロロアクリル酸メチル単位とを含有し、
分子量が80000超の成分の割合が6.0%以下である、重合体。
- [請求項2] 分子量分布 (M_w/M_n) が1.25以上である、請求項1に記載の重合体。
- [請求項3] 請求項1または2に記載の重合体と、溶剤とを含む、ポジ型レジスト組成物。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2016/000769

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

C08F212/06(2006.01)i, C08F220/22(2006.01)i, G03F7/039(2006.01)i, G03F7/20(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

C08F212/06, C08F220/22, G03F7/039, G03F7/20

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2016
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2016	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2016

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CAPLUS/REGISTRY (STN)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	Katsuya OKUBO et al., "Cho Bisai Kako-yo Denshisen Polymer Resist no Kaihatsu to Hyoka", Polymer Material Forum Koen Yokoshu, 2012, 21, page 38	1-3
X	M. Otani et al., Improvement of polymer type EB resist sensitivity and line edge roughness, Proceedings of SPIE, 2011, 8081, p.808107/1-808107/8	1-3
X	T. Yamaguchi et al., Influence of molecular weight of resist polymers on surface roughness and line-edge roughness, J. Vac. Sci. Technol. B, 2004, 22(6), p.2604-2610	1-3

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
03 March 2016 (03.03.16)

Date of mailing of the international search report
26 April 2016 (26.04.16)

Name and mailing address of the ISA/
Japan Patent Office
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2016/000769

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 63-137227 A (Fujitsu Ltd.), 09 June 1988 (09.06.1988), claims; examples (Family: none)	1-3
X	JP 3-132760 A (Fujitsu Ltd.), 06 June 1991 (06.06.1991), claims; examples & US 5403699 A claims; examples & EP 424182 A2 & DE 69032464 C	1-3

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl. C08F212/06(2006.01)i, C08F220/22(2006.01)i, G03F7/039(2006.01)i, G03F7/20(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl. C08F212/06, C08F220/22, G03F7/039, G03F7/20

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2016年
日本国実用新案登録公報	1996-2016年
日本国登録実用新案公報	1994-2016年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

CAplus/REGISTRY (STN)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X	大久保 勝也 et al., 超微細加工用電子線ポリマーレジストの開発と評価, ポリマー材料フォーラム講演予稿集, 2012, 21, p.38	1-3
X	M. Otani et al., Improvement of polymer type EB resist sensitivity and line edge roughness, Proceedings of SPIE, 2011, 8081, p.808107/1-808107/8	1-3

C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

03.03.2016

国際調査報告の発送日

26.04.2016

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

安田 周史

4 J

3445

電話番号 03-3581-1101 内線 3457

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X	T. Yamaguchi et al., Influence of molecular weight of resist polymers on surface roughness and line-edge roughness, J. Vac. Sci. Technol. B, 2004, 22(6), p.2604-2610	1 - 3
X	JP 63-137227 A (富士通株式会社) 1988.06.09, 特許請求の範囲、実施例 (ファミリーなし)	1 - 3
X	JP 3-132760 A (富士通株式会社) 1991.06.06, 特許請求の範囲、実施例 & US 5403699 A, claims、examples & EP 424182 A2 & DE 69032464 C	1 - 3